

胜科纳米（苏州）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>电话会议</div><div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div></div>
参与单位	中信证券、华金证券、山西证券、开源证券、招商基金、南方基金、高毅资产、农银汇理基金、博时基金、上海东方资产、东方红资管、先锋基金、长城基金、北京星石投资、上海粒子、Stoneylake Asset 等（以上排名不分先后）
时间	2026 年 1 月 20 日-1 月 21 日
地点	胜科纳米（苏州）股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	1. 董事会秘书：周秋月 2. 业务部副总经理、综合分析总监 3. 证券部相关人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者交流内容如下：</p> <p>问题一：公司可以对存储芯片、逻辑芯片做检测吗？相关业务需求有没有增加？</p> <p>回答：公司可以为存储芯片、逻辑芯片提供一系列检测分析服务。随着集成电路向集成度更高、复杂度更高的方向发展，晶体管级别的电性分析越来越重要，公司第四代产线采用晶体管级纳米探针分析技术在内的一整套分析方法，能够很好地应用在先进制程工艺上，有效提高该类芯片的失效分析成功率，精准地进行失效定位，公司该项技术处于行业领先水平并获得了客户的高度认可，目前已实现对客户的规模化销售，未来检测分析需求较为广阔。</p> <p>随着 AI 产业热潮的推动、半导体国产化进程的深化，未来包括 CPU、GPU 在内的逻辑芯片以及存储芯片等迎来快速发展，公司将迎来更多的检测分析业务。</p> <p>问题二：在公司收入结构中，我们看到来自设备厂商的业务收入有在增加，设备厂商主要做哪些方面的检测？</p>

回答：半导体设备是实现半导体制造的重要基础，近年来受益于先进工艺的迭代以及半导体设备国产化的发展，公司来自设备厂商的订单和收入均实现了快速增长。在半导体设备研发与调试的过程中需要对样品进行试验，检测样品主要为新设备生产的晶圆，公司通过检测分析助力设备厂商判断设备运转参数的可行性、设备运行的稳定性等。

问题三：厂内实验室为什么会把检测业务交给公司这样的第三方检测机构？

回答：公司深耕半导体检测分析行业多年，公司创始人创造性地提出了 Labless 模式，其本质是将厂内实验室承担的分析测试及部分研发职能独立出来，委托给第三方进行检测，可以协助半导体企业迈过长期以来在半导体分析服务的高额投入的硬件壁垒与检测分析人才壁垒，加速半导体技术的更新迭代，聚焦核心竞争力的提升。公司作为 Labless 模式下的半导体第三方检测分析机构，依托先进检测技术、顶尖分析人才、领先研发能力、检测中立客观等优势，为半导体设计、材料、制造、封测、设备厂商提供第三方检测分析服务，解决半导体厂内实验室建立及维护成本高、分析技术迭代受阻、专业人才流失等问题。作为 Labless 模式的提出者和推动者，公司未来有望迎来更多发展机遇。

问题四：公司有跟先进封装客户合作吗？

回答：先进封装方面，公司长期保持与海内外领先封装企业的合作，目前已掌握针对 chiplet、2.5D、3D 等先进封装的检测分析技术，针对不同材质特性的材料堆叠构造，并结合不同芯片结构，可以对先进封装结构芯片进行更有效的判定和预估。

问题五：公司为晶圆厂做哪些检测？

回答：随着近年来国内晶圆代工厂的扩建，晶圆代工厂的分析需求持续快速增长，且在工艺制程向先进制程发展、半导体国产化趋势深化等大背景下，晶圆代工厂将保持较大规模的分析需求，且该需求未来将持续一定时间。晶圆代工厂客户在其晶圆生产线建设初期，为尽快完成调试达到投产状态，存在较多且较为紧迫的委外检测分析需求，且分析需求集中于材料分析中的微区结构及成分分析，通常需要通过聚焦离子束样品制备以及透射电镜微观结构表征，观测晶圆内部形貌及结构判断新产品或产线是否满足生产要求，如观察膜层晶化状态、确认刻蚀状态等。

考虑到生产良率对产品成本及质量的影响，在晶圆厂产线稳定运营的过程中，晶圆代工厂仍会持续进行质量监控，并加大工

	<p>艺研发，在此过程中也存在晶圆代工厂对于晶体管级电性参数测量等失效分析的相关需求。同时，随着制造工艺的升级优化，晶圆厂需要投入相关研发，产线升级仍将带来较大的分析实验采购需求。</p> <p>问题六：公司产能情况怎么样？</p> <p>回答：目前公司在国内拥有苏州总部实验室以及南京、福建、深圳、青岛、北京子公司实验室，形成了辐射长三角、珠三角、环渤海及华北地区的服务网络，产能水平充足，能够快速便捷地响应全国主要半导体产业聚集地的客户需求。此外，公司密切关注半导体产业链下游终端领域发展趋势以及半导体企业检测分析需求变化，通常会对关键设备形成适度的产能储备，以适配未来业务需求集中性增长的情况，保障公司的长期发展。</p>
风险提示及说明	<p>以上如涉及对行业的预测、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>投资者接待活动中，公司接待人员积极回复投资者提出的问题，回复的内容符合公司《信息披露管理制度》等制度的规定，回复的信息真实、准确，本次活动不存在应当披露的重大信息。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 1 月 21 日